

Přístroj pro pájení IO
(SMD, BGA, μ BGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA atd.)

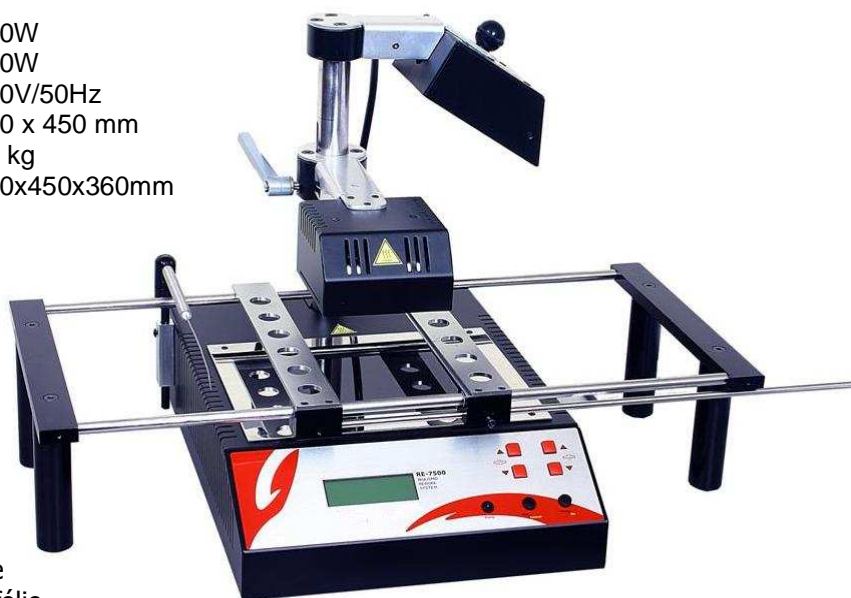
aktualizace: 16.11.2007

RE-7500 rework station:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Výkon horního IR zářiče | : 300W |
| • Výkon předehřevu | : 600W |
| • Napájení | : 230V/50Hz |
| • Maximální rozměr desky | : 350 x 450 mm |
| • Váha | : 16 kg |
| • Rozměry | : 350x450x360mm |

RE-7500 Balení obsahuje:

- RE-7500 rework station
- Napájecí kabel
- Posuvná X-Y pracovní deska
- Manuál
- USB kabel
- vakuová pumpička
- Náhradní pojistka
- Teplotní čidlo
- Imbusový klíč
- Sada gumových přísavek k pumpičce
- Samolepící teplotě odolná hliníková fólie

**Specifikace:**

- flexibilní použití pro různé druhy součástek (jako SMD, BGA, μ BGA, CBGA, CCGA, CSP, QFN, PGA atd)
- doporučeno pro všechny plastové součástky, konektory, patice
- umožňuje kompletní proces – předehřátí, odsátí, re-flow, ochlazení
- IR ohřev bez efektu u sousední součástky
- citlivý teplotní senzor zajišťuje přesnou a okamžitou teplotu
- vhodné pro náročné technologie a pro jednoduchou a snadnou výměnu IO
- propojení s PC přes USB rozhraní

